

# Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP05/000001

International filing date: 04 January 2005 (04.01.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP  
Number: 2004-038997  
Filing date: 15 January 2004 (15.01.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 03 March 2005 (03.03.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland  
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse

日 本 国 特 許 庁  
JAPAN PATENT OFFICE

06.01.2005

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日            2 0 0 4 年   1 月 1 5 日  
Date of Application:

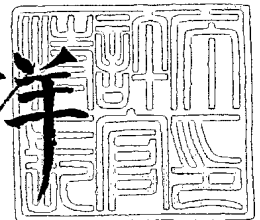
出 願 番 号            特 願 2 0 0 4 - 0 3 8 9 9 7  
Application Number:  
[ST. 10/C] :            [ J P 2 0 0 4 - 0 3 8 9 9 7 ]

出   願   人            株 式 会 社 エ ス ・ エ フ ・ シ ー  
Applicant(s):

2 0 0 5 年   2 月 1 7 日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

小 川 洋



【書類名】 特許願  
【整理番号】 SFC040102  
【提出日】 平成16年 1月15日  
【あて先】 特許庁長官殿  
【国際特許分類】 B01D 53/22  
C01B 3/56

【発明者】  
【住所又は居所】 茨城県つくば市東1丁目1番1 独立行政法人産業技術総合研究  
所つくばセンター内  
【氏名】 池田 伸一

【発明者】  
【住所又は居所】 茨城県つくば市東1丁目1番1 独立行政法人産業技術総合研究  
所つくばセンター内  
【氏名】 梅山 規男

【発明者】  
【住所又は居所】 神奈川県横浜市中区日本大通1 1 番地 株式会社エス・エフ・シ  
ー内  
【氏名】 小笠原 有美

【発明者】  
【住所又は居所】 神奈川県川崎市幸区神明町2-6 1-2 株式会社エス・エフ・  
シーテクノセンター内  
【氏名】 安倍 日出夫

【発明者】  
【住所又は居所】 神奈川県川崎市幸区神明町2-6 1-2 株式会社エス・エフ・  
シーテクノセンター内  
【氏名】 田中 康仁

【特許出願人】  
【識別番号】 500357552  
【氏名又は名称】 株式会社エス・エフ・シー  
【代表者】 小笠原 有美

【提出物件の目録】  
【物件名】 特許請求の範囲 1 通  
【物件名】 明細書 1 通  
【物件名】 図面 1 通  
【物件名】 要約書 1 通

**【書類名】 特許請求の範囲****【請求項 1】**

少なくともフェニルヘプタメチルシクロテトラシロキサン及び／または 2, 6-シス-ジフェニルヘキサメチルシクロテトラシロキサンを含むシリコンレジンから成ることを特徴とする水素或いはヘリウムの透過膜。

**【請求項 2】**

少なくともフェニルヘプタメチルシクロテトラシロキサン及び／または 2, 6-シス-ジフェニルヘキサメチルシクロテトラシロキサンを含むシリコンレジンに金属または酸化物系の微粒子を含有して成ることを特徴とする請求項 1 記載の水素或いはヘリウムの透過膜。

**【請求項 3】**

前記金属または酸化物系の微粒子は Al、Ti、Si、Ag 等の微粒子または超微粒子、アルミナ、チタン酸化物及び SiO<sub>2</sub> 等の微粒子からなるフィラー及び超微粒子シリカ等、から成ることを特徴とする請求項 2 記載の水素或いはヘリウムの透過膜。

**【請求項 4】**

前記水素透過膜は 230℃以下の温度で任意の粘度に調整した前駆体の後、200℃～500℃の温度で熱硬化することを特徴とする請求項 1 乃至請求項 3 記載の水素或いはヘリウムの透過膜。

**【請求項 5】**

前記前駆体および前記水素透過膜は、少なくとも一回は、前記水素透過膜が硬化する温度以下で真空加熱処理をして成ることを特徴とする請求項 4 記載の水素或いはヘリウムの透過膜。

**【請求項 6】**

少なくともフェニルヘプタメチルシクロテトラシロキサン及び／または 2, 6-シス-ジフェニルヘキサメチルシクロテトラシロキサンを含むシリコンレジン、少なくともフェニルヘプタメチルシクロテトラシロキサン及び 2, 6-シス-ジフェニルヘキサメチルシクロテトラシロキサンを含むシリコンレジンに金属または酸化物系の微粒子を含有させた後、230℃以下の温度で任意の粘度の前駆体を形成する工程と 200℃～500℃の温度で熱硬化させる工程を行うから成ること特徴とする水素或いはヘリウムの透過膜の形成方法。

**【請求項 7】**

前記金属または酸化物系の微粒子は Al、Ti、Si、Ag 等の微粒子または超微粒子、アルミナ、チタン酸化物及び SiO<sub>2</sub> 等の微粒子からなるフィラー及び超微粒子シリカ等、から成ることを特徴とする請求項 6 記載の水素或いはヘリウムの透過膜の形成方法。

**【請求項 8】**

前記前駆体、および前記水素或いはヘリウムの透過膜を形成する工程において、少なくとも一回は、前記水素或いはヘリウムの透過膜が硬化する温度以下で真空加熱処理を行うことを特徴とする請求項 7 記載の水素或いはヘリウムの透過膜の形成方法。

**【請求項 9】**

少なくともフェニルヘプタメチルシクロテトラシロキサン及び／または 2, 6-シス-ジフェニルヘキサメチルシクロテトラシロキサンを含むシリコンレジンから成ることを特徴とする水素或いはヘリウムの貯蔵膜。

**【請求項 10】**

少なくともフェニルヘプタメチルシクロテトラシロキサン及び／または 2, 6-シス-ジフェニルヘキサメチルシクロテトラシロキサンを含むシリコンレジンに金属または酸化物系の微粒子を含有して成ることを特徴とする請求項 9 記載の水素或いはヘリウムの貯蔵膜。

**【請求項 11】**

前記金属または酸化物系の微粒子は Al、Ti、Si、Ag 等の微粒子または超微粒子、アルミナ、チタン酸化物及び SiO<sub>2</sub> 等の微粒子からなるフィラー及び超微粒子シリカ

等から成ることを特徴とする請求項 10 記載の水素或いはヘリウムの貯蔵膜。

【請求項 12】

前記水素貯蔵膜は 230℃以下の温度で任意の粘度に調整した前駆体の後、200℃～500℃の温度で熱硬化されることを特徴とする請求項 10 乃至請求項 11 記載の水素或いはヘリウムの貯蔵膜。

【請求項 13】

前記前駆体および前記水素或いはヘリウムの貯蔵膜は、少なくとも一回は、前記水素或いはヘリウムの貯蔵膜が硬化する温度以下で真空加熱処理をして成ることを特徴とする請求項 10 記載の水素或いはヘリウムの貯蔵膜。

【請求項 14】

少なくともフェニルヘプタメチルシクロテトラシロキサン及び／または 2, 6-シスージフェニルヘキサメチルシクロテトラシロキサンを含むシリコンレジン、少なくともフェニルヘプタメチルシクロテトラシロキサン及び／または 2, 6-シスージフェニルヘキサメチルシクロテトラシロキサンを含むシリコンレジンに金属または酸化物系微粒子を含有させたシリコンレジンを用いて 230℃以下の温度で任意の粘度の前駆体を形成する工程と 200℃～500℃の温度で熱硬化させる工程を行うから成ること特徴とする水素或いはヘリウムの貯蔵膜の形成方法。

【請求項 15】

前記金属または酸化物系の微粒子は、Al、Ti、Si、Ag等の微粒子または超微粒子、アルミナ、チタン酸化物及びSiO<sub>2</sub>等の微粒子からなるフィラー及び超微粒子シリカ等から成ることを特徴とする請求項 10 記載の水素或いはヘリウムの貯蔵膜の形成方法。

【請求項 16】

前記前駆体、および前記水素或いはヘリウムの貯蔵膜を形成する工程において、少なくとも一回は、前記水素或いはヘリウムの貯蔵膜が硬化する温度以下で真空加熱処理を行うことを特徴とする請求項 15 記載の水素或いはヘリウムの貯蔵膜の形成方法。

## 【書類名】明細書

【発明の名称】水素或いはヘリウムの透過膜、貯蔵膜及びその形成方法

## 【技術分野】

## 【0001】

本発明は、主に電解コンデンサや燃料電池、水素精製時や太陽電池システムに用いられる水素透過膜、および水素自動車用燃料タンク、ケミカルヒートポンプ等のエネルギーの貯蔵・輸送等に使用される水素貯蔵膜、およびその形成方法に関するものである。

## 【背景技術】

## 【0002】

水素の製造方法は、水、アンモニア、メタノールの分解、炭化水素ガスの水蒸気改質など、幾つか知られている。例えば、炭化水素ガスと水蒸気を高温で改質する場合、水素だけでなく、一酸化炭素COや二酸化炭素CO<sub>2</sub>、反応しなかった水蒸気H<sub>2</sub>OやメタンCH<sub>4</sub>などの炭化水素が発生する。従って、上記一酸化炭素COや二酸化炭素CO<sub>2</sub>、水蒸気H<sub>2</sub>O、メタンCH<sub>4</sub>などのガスに対して高い選択性を持つ水素透過膜或いは水素貯蔵膜があれば、効率よく、水素の精製や貯蔵が可能となる。

水素ガスを他のガスと分離するためのガス分離膜に要求される性能は、ガスの透過性が大きいこと、水素ガスと他のガス（メタンなど）の分離性が優れていること、ピンホールなどの欠陥のない膜が容易に作成可能であること、使用する環境で性能が安定しており、長期使用に耐えること、耐圧性がよくモジュール化が可能、耐熱性、耐薬品性に優れていることである。従来、水素を選択的に透過させる膜として、パラジウム膜が広く知られている。しかしながら、パラジウムは非常に高価であり、また、パラジウム膜は薄膜であるため耐圧性がなく、また耐薬品性に問題がある。また、薄膜で使用しなければならず、任意の形状に成形したりすることが困難であった。

## 【0003】

有機材料として既に市販されているものとしては、例えば、（製品名：セルロースアセテート セファレックス社、製品名：ポリスルホン モンサント社、製品名：ポリイミド 宇部興産社、製品名：ポリアミド デュポン社）等が知られている。

これらはいずれもガラス転移温度の高いガラス状高分子であり、メタンに対する水素の透過選択率は40-200と報告されている（例えば、非特許文献1参照。）。上記したモンサント社の非対称ポリスルホン中空糸複合膜からなるプリズムセパレーターについて、透過速度の大きなガスから並べると水蒸気>水素>ヘリウム>硫化水素>二酸化炭素>酸素>アルゴン>一酸化炭素>窒素>メタン、となっている。主なガス分子を小さい方から並べると、ヘリウム<水蒸気<水素<二酸化炭素<酸素<窒素<メタンとなる。従って、分子の大きさだけで、分離膜の透過の大小が決まるわけではなく、分離膜材料の性質によって、透過速度は異なる。

## 【0004】

また本発明の材料であるシリコンレジンを経水素透過膜に使用するという特許が公開されている（例えば、特許文献1参照。）。実際はシリコンレジンなどの水素透過機能を持つ膜を、膜厚500ミクロン以下で多孔質支持体に形成する技術であり、パラジウム膜と同様、任意の形状に成形するのが極めて困難で、モジュール化、耐圧性もよくない。

## 【0005】

水素貯蔵方法に関しては既存の技術である高圧水素ガスボンベや液化水素ボンベ、水素吸蔵合金、炭素系材料、有機物系材料等を、現状では水素貯蔵媒体として用いている。例えば高圧水素ガスボンベについては、燃料電池を搭載した自動車用に700気圧の高圧ボンベの開発が進められている。水素吸蔵合金ではランタンとニッケルの合金であるLaNi<sub>5</sub>などが、精力的に研究されている。水素の貯蔵・輸送技術の利用の最も好適な例として燃料電池自動車における水素燃料タンクへの適用が挙げられる。燃料電池自動車のような移動媒体においては、電池に安定かつ安全に水素を供給することが要求されているが、高圧ボンベについては、爆発等の危険性があり、水素吸蔵合金については、合金の単位質量あたりの水素吸蔵量が少ないなど、実用化に向けて改善しなければならない点がある。

【非特許文献1】「化学工学会編、科学工学の進歩25:「分離工学」槇書店発行」

【特許文献1】特開2001-198431号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0006】

上記従来の水素透過膜、水素貯蔵膜及びその形成方法には、それぞれ以下に記すような問題を有している。パラジウム膜の水素透過機構は、水素の解離を伴う溶解拡散機構であり、透過速度を実用化レベルまで上げるためには、300℃以上、数十気圧で水素ガスを供給するか、膜厚を数十ミクロン程度に薄くせねばならない。また、パラジウム膜は水素と共存した状態では一種の固溶体をつくり、透過速度を大きくするために温度を400℃程度まで上げて使用することになる。つまり、水素透過の機能を実現するたびに、加熱と冷却が繰り返され、水素濃度の異なる2相への2相分離と再固溶の繰り返しによる内部歪みの蓄積で、膜が破断しやすくなる。例えばメッキ、蒸着、スパッタリング、圧延などで作成したパラジウムあるいはその合金の薄膜にはピンホールが生じやすい。これを避けるためにパラジウムに25%程度の銀や金を添加することが多い。パラジウム自体が極めて高価であること、パラジウム薄膜を耐熱性多孔質支持体表面に作成しなければならないことも、大きな課題である。

【0007】

また、水素、水蒸気、ヘリウム分子はほとんど同じ大きさを持っており、例えば、炭化水素を水蒸気で改質したときの、水素ガス分離膜に関しては、水蒸気に比べて水素の透過率が十分大きい必要があり、実用に耐えうる水素透過の選択性を持ち、加工、成形が容易で、耐圧性が良く十分な強度を持っていることが必要である。

水素貯蔵材料については、現状の水素吸蔵合金に関しては、高価であること、合金であるが故の重さ(単位重量当たりの吸蔵量が小さい)、吸蔵-放出の繰り返しによる劣化(合金の微粉化や構造変化)、希少金属を含む場合にはその資源確保など、克服すべき課題が多い。

【0008】

本発明の目的は、上記の従来技術の欠点を解消しようとするものであり、実質的に水素と親和性のある高価な金属を含まず、耐圧性と耐熱性と耐薬品性と機械強度に優れ、水素を良く透過し、(1)水素より水蒸気を透過しにくい(2)メタンを透過しにくい、あるいは(3)アンモニアガスを透過しにくい水素或いはヘリウム透過膜を提供することにある。これにより、水蒸気と炭化水素の改質反応から得られる水素分離膜、リチウム電池などの2次電池における外装フィルム、電解コンデンサや燃料電池、や太陽電池システムに用いられる水素透過膜に 응용が可能である。

また、ベーキング温度と膜厚およびアエロジル等の含有物でも透過率の制御でき、安価で製造方法も容易、かつ数 $\mu\text{m}$ の薄膜から数 $\text{mm}$ の厚膜まで膜厚の自由度が高く、チューブ状、シート状、バルク、繊維状(糸状)と任意の形状に加工可能である水素透過膜を提供することにある。

【0009】

また、本発明のもうひとつの目的は、上記既知の問題がなく、常温、常圧程度の条件で効率良く水素貯蔵が可能でかつ、安全に取り扱うことが可能な水素貯蔵膜を提供することにある。これにより電気自動車の電源である燃料電池の水素貯蔵タンク等への適用を高めんとするものである。

【課題を解決するための手段】

【0010】

本発明者らは上記した問題点を解決するために鋭意研究を重ねた結果、水素を選択的に透過し、任意の形状に成形加工することができる水素透過膜として少なくともフェニルヘプタメチルシクロテトラシロキサン及び/または2,6-シス-ジフェニルヘキサメチルシクロテトラシロキサンを含むシリコンレジンをを用いることにより、熱処理温度200℃~500℃の焼成工程で300℃以上の耐熱性皮膜が得られ、かつ耐水性に優れた水素

透過膜が得られることを知見して本発明に到達した。

また、同様にして水素を選択的に貯蔵し、任意の形状に成形加工することができる水素貯蔵膜として少なくともフェニルヘプタメチルシクロテトラシロキサン及び2, 6-シス-ジフェニルヘキサメチルシクロテトラシロキサンを含むシリコンレジンを用いることにより、熱処理温度200℃～500℃の焼成工程で300℃以上の耐熱性皮膜が得られ、かつ耐水性に優れた水素貯蔵膜が得られることを知見して本発明に到達した。

【0011】

すなわち、本発明は、

▲1▼ 少なくともフェニルヘプタメチルシクロテトラシロキサン及び／または2, 6-シス-ジフェニルヘキサメチルシクロテトラシロキサンを含むシリコンレジンから成ることを特徴とする水素或いはヘリウムの透過膜、

▲2▼ 少なくともフェニルヘプタメチルシクロテトラシロキサン及び／または2, 6-シス-ジフェニルヘキサメチルシクロテトラシロキサンを含むシリコンレジンに金属または酸化物系の微粒子を含有して成ることを特徴とする請求項1記載の水素或いはヘリウムの透過膜、

▲3▼ 前記金属または酸化物系の微粒子はAl、Ti、Si、Ag等の微粒子または超微粒子、アルミナ、チタン酸化物及びSiO<sub>2</sub>等の微粒子からなるフィラー及び超微粒子シリカ等、から成ることを特徴とする請求項2記載の水素或いはヘリウムの透過膜、

▲4▼ 前記水素透過膜は230℃以下の温度で任意の粘度に調整した前駆体の後、200℃～500℃の温度で熱硬化することを特徴とする請求項1乃至請求項3記載の水素或いはヘリウムの透過膜、

▲5▼ 前記前駆体および前記水素透過膜は、少なくとも一回は、前記水素透過膜が硬化する温度以下で真空加熱処理をして成ることを特徴とする請求項4記載の水素或いはヘリウムの透過膜、

▲6▼ 少なくともフェニルヘプタメチルシクロテトラシロキサン及び／または2, 6-シス-ジフェニルヘキサメチルシクロテトラシロキサンを含むシリコンレジン、少なくともフェニルヘプタメチルシクロテトラシロキサン及び2, 6-シス-ジフェニルヘキサメチルシクロテトラシロキサンを含むシリコンレジンに金属または酸化物系の微粒子を含有させた後、230℃以下の温度で任意の粘度の前駆体を形成する工程と200℃～500℃の温度で熱硬化させる工程を行うから成ること特徴とする水素或いはヘリウムの透過膜の形成方法、

▲7▼ 前記金属または酸化物系の微粒子はAl、Ti、Si、Ag等の微粒子または超微粒子、アルミナ、チタン酸化物及びSiO<sub>2</sub>等の微粒子からなるフィラー及び超微粒子シリカ等、から成ることを特徴とする請求項6記載の水素或いはヘリウムの透過膜の形成方法、

▲8▼ 前記前駆体、および前記水素或いはヘリウムの透過膜を形成する工程において、少なくとも一回は、前記水素或いはヘリウムの透過膜が硬化する温度以下で真空加熱処理を行うことを特徴とする請求項7記載の水素或いはヘリウムの透過膜の形成方法、

▲9▼ 少なくともフェニルヘプタメチルシクロテトラシロキサン及び／または2, 6-シス-ジフェニルヘキサメチルシクロテトラシロキサンを含むシリコンレジンから成ることを特徴とする水素或いはヘリウムの貯蔵膜、

▲10▼ 少なくともフェニルヘプタメチルシクロテトラシロキサン及び／または2, 6-シス-ジフェニルヘキサメチルシクロテトラシロキサンを含むシリコンレジンに金属または酸化物系の微粒子を含有して成ることを特徴とする請求項9記載の水素或いはヘリウムの貯蔵膜、

▲11▼ 前記金属または酸化物系の微粒子はAl、Ti、Si、Ag等の微粒子または超微粒子、アルミナ、チタン酸化物及びSiO<sub>2</sub>等の微粒子からなるフィラー及び超微粒子シリカ等から成ることを特徴とする請求項10記載の水素或いはヘリウムの貯蔵膜、

▲12▼ 前記水素貯蔵膜は230℃以下の温度で任意の粘度に調整した前駆体の後、200℃～500℃の温度で熱硬化されることを特徴とする請求項10乃至請求項11記載



の水素或いはヘリウムの貯蔵膜、

▲13▼ 前記前駆体および前記水素或いはヘリウムの貯蔵膜は、少なくとも一回は、前記水素或いはヘリウムの貯蔵膜が硬化する温度以下で真空加熱処理をして成ることを特徴とする請求項10記載の水素或いはヘリウムの貯蔵膜、

▲14▼ 少なくともフェニルヘプタメチルシクロテトラシロキサン及び/または2, 6-シス-ジフェニルヘキサメチルシクロテトラシロキサンを含むシリコンレジン、少なくともフェニルヘプタメチルシクロテトラシロキサン及び/または2, 6-シス-ジフェニルヘキサメチルシクロテトラシロキサンを含むシリコンレジンに金属または酸化物系微粒子を含有させたシリコンレジンを用いて230℃以下の温度で任意の粘度の前駆体を形成する工程と200℃～500℃の温度で熱硬化させる工程を行うから成ること特徴とする水素或いはヘリウムの貯蔵膜の形成方法、

▲15▼ 前記金属または酸化物系の微粒子は、Al、Ti、Si、Ag等の微粒子または超微粒子、アルミナ、チタン酸化物及びSiO<sub>2</sub>等の微粒子からなるフィラー及び超微粒子シリカ等から成ることを特徴とする請求項10記載の水素或いはヘリウムの貯蔵膜の形成方法、

▲16▼ 前記前駆体、および前記水素或いはヘリウムの貯蔵膜を形成する工程において、少なくとも一回は、前記水素或いはヘリウムの貯蔵膜が硬化する温度以下で真空加熱処理を行うことを特徴とする請求項15記載の水素或いはヘリウムの貯蔵膜の形成方法、に関するものである。

#### 【発明の効果】

##### 【0012】

以上の説明から明らかなように本発明によれば、少なくともフェニルヘプタメチルシクロテトラシロキサン及び/または2, 6-シス-ジフェニルヘキサメチルシクロテトラシロキサンを含むシリコンレジンから成る前駆体を用いることにより、1μm以下～数mm程度の所望の膜厚を有し、耐圧性、300℃以上の耐熱性、耐薬品性に優れ良好な水素或いはヘリウム透過膜を容易に形成できる。

また本発明によれば、230℃以下の温度で任意の粘度に調整したペースト状にした前駆体にした後、200℃～500℃の温度で熱硬化され、少なくとも一回は、前記水素透過膜が硬化する温度以下で真空加熱処理を行った後任意の形状に成形することによって、ひび割れ、反り、層間剥離などが無い水素或いはヘリウム透過膜を、簡便に作製することができる。

さらに本発明によれば、温度と時間で粘度を適宜選択・設定することによって、任意の性能を有した水素或いはヘリウム透過膜を形成することができる。

本発明の透過膜は、水、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンまたはアンモニア等の水素製造プロセスで副産物として発生するガスの存在下で水素のガスを選択性良く透過することができる。しかも、耐熱性と耐薬品性にも優れており、300℃以上の高温の用途にも使用することができる。

また、本発明の水素或いはヘリウム貯蔵膜は常温、常圧程度の条件でも効率良く水素貯蔵が可能である。そのため、電気自動車の電源である燃料電池の水素燃料タンク等への適用が高められることとなり、その有益性は極めて大きい。

#### 【発明を実施するための最良の形態】

##### 【0013】

以下、本発明を詳細に説明する。

(水素或いはヘリウム透過膜)

本発明で使用する水素或いはヘリウム透過膜は、原料としてフェニルヘプタメチルシクロテトラシロキサン及び/または2, 6-シス-ジフェニルヘキサメチルシクロテトラシロキサンおよびシリコンレジンを用いる。これを原液もしくはトルエン、キシレン等の有機溶媒に溶解し、使用する膜厚およびコーティング方法に合わせて粘度を調整し前駆体を作成する。また、原料としてフェニルヘプタメチルシクロテトラシロキサン、2, 6-シス-ジフェニルヘキサメチルシクロテトラシロキサンおよびシリコンレジンの原液もしくは

はトルエン、キシレン等の有機溶媒に溶解した溶液に超微粉末シリカやアルミナやチタン等の酸化物微粒子や $\text{SiO}_2$ の微粒子からなるフィラーを加えた後、粘度を調整し前駆体を作成する。

数 $\mu\text{m}$ 以下の膜厚の場合は粘度を数 $\text{cps} \sim 100\text{cps}$ の状態に、数 $\mu\text{m}$ 以上の膜厚の場合はさらに $60 \sim 150^\circ\text{C}$ で2～5時間加熱し、溶媒を蒸発させながら縮合反応させ、さらに真空チャンバー中で真空排気しながら $100\text{Pa} \sim 1\text{Pa}$ 範囲の減圧下で脱泡処理し、反応生成物の粘度を $100\text{cps} \sim 10000\text{cps}$ に調整し、ペースト状にした前駆体とする。

粘度調整した前駆体を任意の型にディスペンサー、スプレーおよびスクリーン印刷等の公知の方法により注型し、大気中で $350^\circ\text{C}$ に加熱して水素或いはヘリウム透過膜を硬化させる。上記脱泡処理の際の真空度は、数 $\text{Pa}$ 程度が好ましいが、減圧であれば数千 $\text{Pa}$ でも $10 \sim 3\text{Pa}$ 以下の高真空下でもよい。また、前駆体を形成する温度、脱泡する温度は安全性の面から $120^\circ\text{C}$ 前後が好ましいが、水素或いはヘリウム透過膜が硬化しない温度であればよい。硬化させる温度は $350^\circ\text{C} \sim 450^\circ\text{C}$ が好ましいが $200^\circ\text{C} \sim 500^\circ\text{C}$ の範囲で硬化する温度であればよい。

また、シリコンレジン中には、超微粒末シリカ（例えば、商品名：エアロジル デグサ社製品）、 $\text{TiO}_2$ 、 $\text{SiO}_2$ 、 $\text{Al}_2\text{O}_3$ 等の微粉末金属酸化物が配合されるが、これらの金属酸化物に何ら限定されるものではない。さらに、 $\text{In}$ 、 $\text{Ti}$ 、 $\text{Ag}$ 及び $\text{Ru}$ 等の金属やその合金も有効であり、その粒子径も使用用途に合わせて適宜選択することができる。

#### 【0014】

（水素或いはヘリウム貯蔵膜）

本発明で使用する水素或いはヘリウム貯蔵膜は、原料としてフェニルヘプタメチルシクロテトラシロキサン及び／または2，6-シス-ジフェニルヘキサメチルシクロテトラシロキサンおよびシリコンレジンを用いる。これを原液もしくはトルエン、キシレン等の有機溶媒に溶解し、使用する膜厚およびコーティング方法に合わせて粘度を調整し前駆体を作成する。また、原料としてフェニルヘプタメチルシクロテトラシロキサン、2，6-シス-ジフェニルヘキサメチルシクロテトラシロキサンおよびシリコンレジンの原液もしくはトルエン、キシレン等の有機溶媒に溶解した溶液に超微粉末シリカやアルミナやチタン等の酸化物微粒子や $\text{SiO}_2$ の微粒子からなるフィラーを加えた後、粘度を調整し前駆体を作成する。

数 $\mu\text{m}$ 以下の膜厚の場合は数 $\text{cps} \sim 100\text{cps}$ の状態に、数 $\mu\text{m}$ 以上の膜厚の場合はさらに $60 \sim 150^\circ\text{C}$ で2～5時間加熱し、溶媒を蒸発させながら縮合反応させ、さらに真空チャンバー中で真空排気しながら $100\text{Pa} \sim 1\text{Pa}$ 範囲の減圧下で脱泡処理し、反応生成物の粘度を $100\text{cps} \sim 10000\text{cps}$ に調整し、ペースト状にした前駆体とする。

粘度調整した前駆体を任意の型にディスペンサーやスプレーやスクリーン印刷等の公知の方法により注型し、大気中で $300^\circ\text{C}$ に加熱して水素或いはヘリウム貯蔵膜を硬化させる。上記脱泡処理の際の真空度は、数 $\text{Pa}$ 程度が好ましいが、減圧であれば数千 $\text{Pa}$ でも $10 \sim 3\text{Pa}$ 以下の高真空下でもよい。また、前駆体を形成する温度、脱泡する温度は安全性の面から $120^\circ\text{C}$ 前後が好ましいが、水素貯蔵膜が硬化しない温度であればよい。硬化させる温度は $350^\circ\text{C} \sim 450^\circ\text{C}$ が好ましいが $200^\circ\text{C} \sim 500^\circ\text{C}$ の範囲で硬化する温度であればよい。

また、シリコンレジン中には、超微粒末シリカ（例えば、商品名：エアロジル デグサ社製品）、 $\text{TiO}_2$ 、 $\text{SiO}_2$ 、 $\text{Al}_2\text{O}_3$ 等の微粉末金属酸化物が配合されるが、これらの金属酸化物に何ら限定されるものではない。さらに、 $\text{In}$ 、 $\text{Ti}$ 、 $\text{Ag}$ 及び $\text{Ru}$ 等の金属やその合金も有効であり、その粒子径も使用用途に合わせて適宜選択することができる。

また、本発明で使用する水素或いはヘリウム貯蔵膜は、上記水素貯蔵膜を水素透過しないガラス基板や、金属基板に形成する、もしくは任意の形状に作製した水素透過膜の一部

に水素透過しない金属を透過膜状に蒸着やメッキ法により形成し作成することができる。

【実施例】

【0015】

以下、好ましい実施例を挙げて、本発明を更に詳述するが、本発明はこれら実施例に限定されるものではなく、本発明の目的が達成される範囲内の各要素の置換や設計変更、工程順の変更がなされたものをも包含する。膜厚および膜質は、電子顕微鏡（日立製作所（株）製、FE-SEM（S-4000））を用いて観察した。膜厚自由度は、水素透過膜、水素貯蔵膜を形成するプロセス方法に対応し、粘性などの要素を変化させることによって、広範囲に膜厚を制御できる場合を○、制御できる範囲が狭い場合を×とした（表1）。

【実施例1】

【0016】

フェニルヘプタメチルシクロテトラシロキサン1gとシリコンレジン5.9gをトルエン40gに溶解した。この液をテフロン製の型に入れ塗、焼成炉に入れ大気中230℃で焼成し100mm×100mmの大きさで、厚さ1μmの本発明の水素透過膜を得た。

【実施例2】

【0017】

フェニルヘプタメチルシクロテトラシロキサン1gとシリコンレジン5.9gをトルエン40gに溶解し、100℃に加熱しながらトルエンを蒸発させ、約2時間縮合反応させる。次いで、この前駆体を真空チャンバー中のホットプレート上に移し、ホットプレートを加熱しながら真空排気を行う（図3参照）。真空チャンバーの真空度が100Pa程度、ホットプレートの温度140℃で10分間、脱泡処理を行う。次いで、ホットプレートを冷却しながら雰囲気気を大気に戻し、粘度数百cPのペースト状の前駆体にした。このペースト状の前駆体をテフロン板上にスクリーン印刷法で100mm×100mmのサイズに塗布した後、焼成炉に入れ大気中で230℃で焼成した後、シート状物を一度テフロンから剥離した後、再び焼成炉に入れ大気中300℃で焼成し、厚さ20μmのひび割れのないシート状水素透過膜を得た。

【実施例3】

【0018】

フェニルヘプタメチルシクロテトラシロキサン0.1gと2,6-シスージフェニルヘキサメチルシクロテトラシロキサン0.1g及びシリコンレジン5.9.8gをトルエン40gに溶解した。この液を実施例1と同様にして厚さ1μmの水素透過膜を得た。

【実施例4】

【0019】

フェニルヘプタメチルシクロテトラシロキサン0.1gと2,6-シスージフェニルヘキサメチルシクロテトラシロキサン0.1g及びシリコンレジン5.9.8gをトルエン40gに溶解し、120℃に加熱しながらトルエンを蒸発させ、約3時間縮合反応させ前駆体を作成する。次いで、この反応生成物である前駆体を真空チャンバー中のホットプレート上に移し、ホットプレートを加熱しながら真空排気を行う。真空チャンバーの真空度が1Pa程度、ホットプレートの温度140℃で60分間、脱泡処理を行う。次いで、ホットプレートを冷却しながら雰囲気気を大気に戻し、粘度数百cPのペースト状の前駆体にした。このペースト状の前駆体を100℃に再加熱しディスペンサーに入れ、テフロン製の1mmの幅、長さ100mm、深さ20μmの型に塗布後、焼成炉に入れ大気中で200℃で焼成した後、塗布物を一度テフロンから剥離した後、塗布物を再び焼成炉に入れ大気中で450℃で焼成し、厚さ20μmのひび割れのない線状の水素透過膜を得た。

【実施例5】

【0020】

フェニルヘプタメチルシクロテトラシロキサン0.1gと2,6-シスージフェニルヘキサメチルシクロテトラシロキサン0.1g及びシリコンレジン5.9.8gをトルエン40gに溶解し、120℃に加熱しながらトルエンを蒸発させ、約3時間縮合反応させ前駆

体を作成する。次いで、この反応生成物である前駆体を真空チャンバー中のホットプレート上に移し、ホットプレートを加熱しながら真空排気を行う。真空チャンバーの真空度が 1 Pa 程度、ホットプレートの温度 140℃で 60 分間、脱泡処理を行う。次いで、ホットプレートを冷却しながら雰囲気を大気に戻し、粘度数百 cps のペースト状の前駆体にした。このペースト状の前駆体を厚さ 1 mm のテフロンシート上にべた印刷塗布し、焼成炉に入れ大気中で一度 230℃で上面にテフロンを乗せてフラットに成形したのち、上面と下面のテフロンを外した後、得られたシート状物を 450℃で焼成し、厚さ 1 mm のひび割れのないシート状水素透過膜を得た。

#### 【実施例 6】

##### 【0021】

フェニルヘプタメチルシクロテトラシロキサン 0.1 g と 2, 6-シスージフェニルヘキサメチルシクロテトラシロキサン 0.1 g 及びシリコンレジン 59.8 g をトルエン 40 g に溶解し、この溶液に超微粉末シリカ（商品名：アエロジル デグサ社製品）2 g を加えた以外は実施例 5 と同様にして水素透過膜を得た。

#### 【実施例 7】

##### 【0022】

フェニルヘプタメチルシクロテトラシロキサン 1 g とシリコンレジン 59 g をトルエン 40 g に溶解した。この溶液を銅板の両面にディッピング法で塗布した後、焼成炉に入れ、大気中 300℃で焼成し、100 mm×100 mm の大きさで厚さ 1 μm の水素貯蔵膜を得た。

#### 【実施例 8】

##### 【0023】

フェニルヘプタメチルシクロテトラシロキサン 1 g とシリコンレジン 59 g をトルエン 40 g に溶解し、100℃に加熱しながらトルエンを蒸発させ、約 2 時間縮合反応させる。次いで、この反応生成物である前駆体を真空チャンバー中のホットプレート上に移し、ホットプレートを加熱しながら真空排気を行う。真空チャンバーの真空度が 100 Pa 程度、ホットプレートの温度 140℃で 10 分間、脱泡処理を行う。次いで、ホットプレートを冷却しながら雰囲気は大気に戻し、粘度数百 cps のペースト状の前駆体にした。このペースト状の前駆体を SUS 板上にスクリーン印刷法で厚さ 100 mm×100 mm のサイズに塗布した後、焼成炉に入れ大気中 300℃で焼成し、厚さ 20 μm のひび割れのない膜が形成された SUS 板状の水素貯蔵膜を得た。

#### 【実施例 9】

##### 【0024】

フェニルヘプタメチルシクロテトラシロキサン 0.1 g と 2, 6-シスージフェニルヘキサメチルシクロテトラシロキサン 0.1 g 及びシリコンレジン 59.8 g をトルエン 40 g に溶解した。この液を実施例 1 と同様にして厚さ 1 μm の水素貯蔵膜を得た。

#### 【実施例 10】

##### 【0025】

フェニルヘプタメチルシクロテトラシロキサン 0.1 g と 2, 6-シスージフェニルヘキサメチルシクロテトラシロキサン 0.1 g 及びシリコンレジン 59.8 g をトルエン 40 g に溶解し、120℃に加熱しながらトルエンを蒸発させ、約 3 時間縮合反応させ前駆体を作成する。次いで、この反応生成物である前駆体を真空チャンバー中のホットプレート上に移し、ホットプレートを加熱しながら真空排気を行う。真空チャンバーの真空度が 1 Pa 程度、ホットプレートの温度 140℃で 60 分間、脱泡処理を行う。次いで、ホットプレートを冷却しながら雰囲気は大気にし、粘度数百 cps のペースト状の前駆体にした。このペースト状の前駆体を 100℃に再加熱しディスペンサーに入れ、ガラス板上に 1 mm の幅、長さ 100 mm、深さ 20 μm の型に塗布後、焼成炉に入れ大気中 450℃で焼成し、厚さ 20 μm のひび割れのない線状の水素貯蔵膜を得た。

#### 【実施例 11】

##### 【0026】

フェニルヘプタメチルシクロテトラシロキサン 0.1 g と 2, 6-シスージフェニルヘキサメチルシクロテトラシロキサン 0.1 g 及びシリコンレジン 59.8 g をトルエン 40 g に溶解し、120℃に加熱しながらトルエンを蒸発させ、約3時間縮合反応させ前駆体を作成する。次いで、この反応生成物である前駆体を真空チャンバー中のホットプレート上に移し、ホットプレートを加熱しながら真空排気を行う。真空チャンバーの真空度が 1 Pa 程度、ホットプレートの温度 140℃で 60 分間、脱泡処理を行う。次いで、ホットプレートを冷却しながら雰囲気を大気に戻し、粘度数百 cps のペースト状の前駆体にした。このペースト状の前駆体を厚さ 1 mm のテフロンシート上にべた印刷塗布し、焼成炉に入れ大気中一度 230℃で上面にテフロンを乗せてフラットに成形したのち、上面と下面のテフロンを外した後、シート状物を 450℃で焼成し、厚さ 1 mm のひび割れのないシート状の膜を作成した。次いで、イオンビームスパッタ蒸着法でシートの片面にのみアルミニウム膜を 100 nm に形成した水素貯蔵膜を得た。

## 【実施例 12】

## 【0027】

フェニルヘプタメチルシクロテトラシロキサン 0.1 g と 2, 6-シスージフェニルヘキサメチルシクロテトラシロキサン 0.1 g 及びシリコンレジン 59.8 g をトルエン 40 g に溶解し、この溶液に平均粒径 30  $\mu\text{m}$  の  $\text{SiO}_2$  のファイラー 20 g を加えた以外は実施例 11 と同様にして本発明の水素貯蔵膜を得た。

## 【0028】

## 【表 1】

	膜厚	膜厚範囲	膜質 (ひび、クラック等なし)	特性 (水素透過/貯蔵の有無)
実施例 1	1 $\mu\text{m}$	0.1~数 $\mu\text{m}$	○	○
実施例 2	20 $\mu\text{m}$	1~数十 $\mu\text{m}$	○	○
実施例 3	1 $\mu\text{m}$	0.1~数 $\mu\text{m}$	○	○
実施例 4	100 $\mu\text{m}$	数十~数百 $\mu\text{m}$	○	○
実施例 5	1 mm	0.3mm~2mm	○	○
実施例 6	1 mm	0.3mm~2mm	○	○
実施例 7	1 $\mu\text{m}$	0.1~数 $\mu\text{m}$	○	○
実施例 8	20 $\mu\text{m}$	1~数十 $\mu\text{m}$	○	○
実施例 9	1 $\mu\text{m}$	0.1~数 $\mu\text{m}$	○	○
実施例 10	20 $\mu\text{m}$	1~数十 $\mu\text{m}$	○	○
実施例 11	1 mm	0.3mm~2mm	○	○
実施例 12	1 mm	0.3mm~2mm	○	○

## 【実施例 13】

## 【0029】

本発明を用いて得られた水素透過膜を図 1 の 1 に示す水素透過膜を用い、水素透過性を検証した。差圧は 10 kPa である。サンプル A、B、C、及びステンレス片での結果を表 2 に示す。本発明の水素透過膜を水素ガスが透過することで、早いもので 2 秒、遅いものでも 60 秒以内に 50 ppm 以上の濃度に達したことが分かる。本発明を用いて得られた水素透過膜は、その膜厚や成分を変えることで、透過性を制御できることも検証された。

## 【0030】

【表 2】

サンプル名	平均膜厚 (単位: mm)	成分	図 1 イでの水素濃度 (単位: ppm)			透過性
			2 秒後	10 秒後	60 秒後	
サンプル A	0.6	I	520	OVER	OVER	◎
サンプル B	1.5	II	20	55	250	○
サンプル C	1.5	III	(5)	(15)	75	△
ステンレス片	0.1	—	(2)	(5)	(5)	×

\* 水素センサーの水素濃度に関する注意点

有効検出の濃度: 20 ppm 以上 / 検出上限越え (OVER): 2000 ppm 以上 /

応答時間: 20 秒以内

【実施例 14】

【0031】

本発明を用いて得られた水素透過膜を図 1 の 1 に示す水素透過膜を用い、図 1 の後に記す箇所を変更し、各種ガス（ここで各種ガスとは、酸素、メタン、一酸化炭素、二酸化炭素、水蒸気とする）の透過性評価を行った。図 1 の変更の箇所は、図 5 の水素センサー 17 から、酸素センサー、メタンセンサー、一酸化炭素センサー、二酸化炭素センサー、水蒸気検出器へ順次変え、また同様に、18 の混合ガスから、酸素含有ガス、メタン含有ガス、一酸化炭素含有ガス、二酸化炭素含有ガス、露点計へ順次変え、これら各種ガスを透過しないか検証した。全て検出限界以下であった。サンプル A 及びステンレス片での結果を表 3 に示す。

本発明を用いて得られた水素透過膜は、透過の可能性のある各種ガスを透過し難く、水素を選択的に透過することが検証された。

【0032】

【表 3】

サンプル名	平均膜厚 (単位: mm)	成分	ガス名及び センサー名	図 1 16 での各種ガス濃 度 (単位: ppm)			透 過 性
				2 秒後	10 秒 後	60 秒後	
サンプル A ステンレス 片	0.6	I	酸素	<10	<10	<10	×
	0.1	—	酸素	<10	<10	<10	×
サンプル A ステンレス 片	0.6	I	メタン	<10	<10	<10	×
	0.1	—	メタン	<10	<10	<10	×
サンプル A ステンレス 片	0.6	I	一酸化炭素	<5	<5	<5	×
	0.1	—	一酸化炭素	<5	<5	<5	×
サンプル A ステンレス 片	0.6	I	二酸化炭素	<10	<10	<10	×
	0.1	—	二酸化炭素	<10	<10	<10	×
サンプル A ステンレス 片	0.6	I	水蒸気	<10	<10	<10	×
	0.1	—	露点計	<10	<10	<10	×

- \* 酸素センサーの有効検出濃度: 10 ppm 以上
- \* メタンセンサーの有効検出濃度: 10 ppm 以上
- \* 一酸化炭素センサーの有効検出濃度: 5 ppm 以上
- \* 二酸化炭素センサーの有効検出濃度: 10 ppm 以上
- \* 露点計の有効検出濃度: 10 ppm 以上

## 【実施例 15】

## 【0033】

図 4 で示した装置を用いて作成した水素透過膜の水素透過の有無を測定した。

Q マス (4 重極型質量分析計) 10 が取り付けられている真空装置の一部に作成した水素透過膜の大きさに合わせた任意の O リング 11 に抑えつけ、真空排気する。真空度が 10・4 Pa 以下になったところで Q マスのフィラメントを付け、チャンバー 4 のガスを測定する。その後、まずドライエアをシート上に微量吹きかけ、Q マス 10 の H<sub>2</sub> (2)、N<sub>2</sub> (28) と O<sub>2</sub> (32)、Ar (39) のマスが増加しないことを確認する。その後、水素 (2) 2% を含有した高純度のアルゴンガスを同様に吹きかけ、H<sub>2</sub> (2) だけが増加することにより水素の透過の有無を確認する。

実施例 1、2、3、5、6 のシート状のものは水素を透過することを確認した。また、作成したシートは割れたり、ひびが入ったり、耐大気圧で反って破壊されたりすることなく真空排気することが可能であった。上記のことから、本実施例で使用した水素透過膜には、ピンホールが存在しないことが判明した。

## 【実施例 16】

## 【0034】

また、図 4 の装置で、本発明の水素貯蔵膜の性能を調べた。作成した水素貯蔵膜を上記真空装置にセットし、真空排気をし、真空度が 10・4 Pa 以下になったところで Q マス 10 のフィラメントを付け、チャンバー 4 のガスを測定し、水素のバックグランドレベル (以下 BG) を測定する。その後水素を透過しない袋で覆い、その袋内に水素 (2) 2% を含有した高純度のアルゴンガスを充填し、水素含有雰囲気気に曝す。任意の時間曝した後、前記袋を外し、ドライエアを水素透過膜近傍に吹きかけ水素含有雰囲気ガスを吹き飛ば

す。水素貯蔵しないA1板やSUS板等と本発明の水素透過膜と比較し、H<sub>2</sub>(2)だけが、BGレベルより増加しているレベル、および水素が検出されていると判断できる時間を測定することにより水素の貯蔵の有無を確認する。

実施例6~11のものは水素を貯蔵していることを確認した。また、シートは割れたり、ひびが入ったり、耐大気圧で反って破壊されたりすることなく、特に数10 $\mu$ m以上の膜は真空排気することが可能であった。

【図面の簡単な説明】

【0035】

【図1】本発明の水素透過膜の一例を示す断面図(a)及び平面図(b)である。

【図2】本発明の水素貯蔵膜の一例を示す断面図(c)及び平面図(d)である。

【図3】前駆体を脱泡するための真空装置の概略平面図である。

【図4】水素透過、水素貯蔵の有無の測定装置の概略側面図である。

【図5】水素透過、水素貯蔵の有無の測定装置の概略側面図である。

【符号の説明】

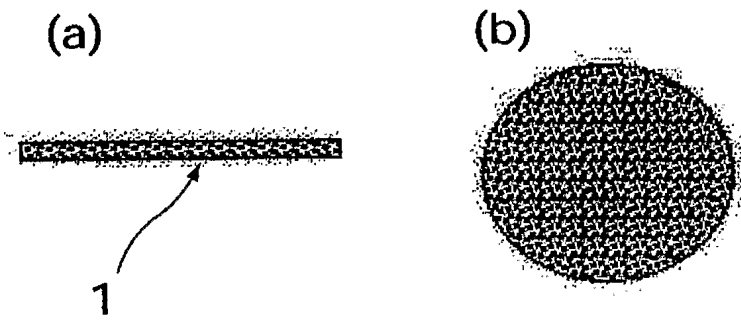
【0036】

- 1 水素透過膜
- a 水素透過膜の断面図
- b 水素透過膜の平面図
- 2 水素貯蔵膜
- c 水素貯蔵膜の断面図
- d 水素貯蔵膜の平面図
- 3 基板
- 4 チャンバー
- 5 水素透過膜／水素貯蔵膜材料
- 6 ホットプレート
- 7 真空計
- 8 真空ポンプ
- 9 供給ガス
- 10 Qマス(4重極型質量分析計)
- 11 Oリング
- 12 ターボポンプ
- 13 水素透過膜／水素貯蔵膜サンプル
- 14 ドライポンプ
- 15 本発明を用いて得られた水素透過膜
- 16 センサー検出点
- 17 水素センサー(電気化学式)
- 18 アルゴン99%及び水素1%混合ガスボンベ
- 19 ガスの流れる方向
- 20 気密性膜固定用チャンバー
- 21 気密性水素センサー設置チャンバー
- 22 気密用Oリング

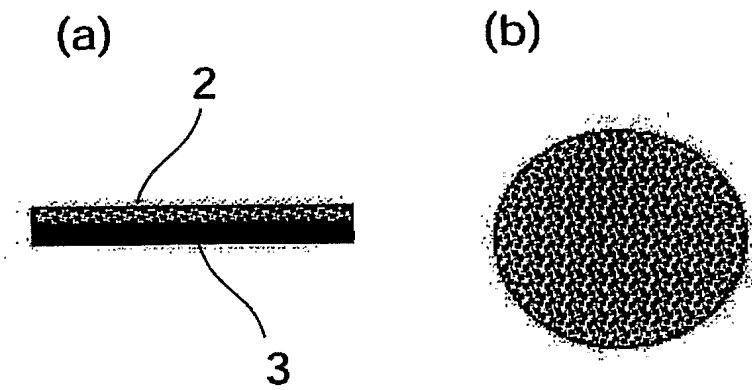


【書類名】 図面

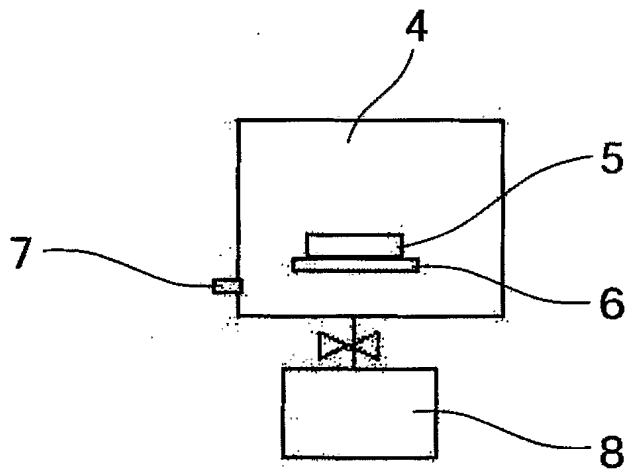
【図 1】



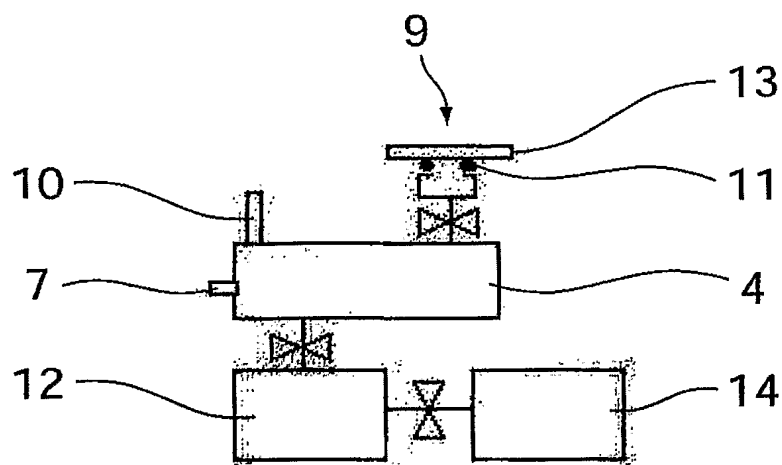
【図 2】



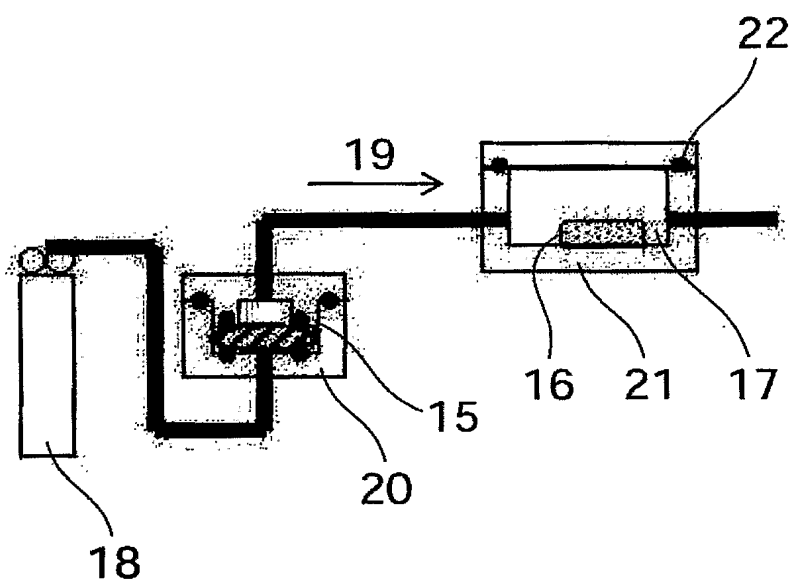
【図 3】



【図 4】



【図 5】



## 【書類名】要約書

## 【要約】

【課題】実質的に水素と親和性のある高価な金属を含まず、耐圧性と耐熱性と耐薬品性と機械強度に優れ、水素を良く透過し、(1) 水素より水蒸気を透過しにくい(2) メタンを透過しにくい、あるいは(3) アンモニアガスを透過しにくい水素或いはヘリウムの透過膜、貯蔵膜を提供する。また、ベーキング温度と膜厚およびアエロジル等の含有物でも透過率の制御でき、安価で製造方法も容易、かつ数 $\mu\text{m}$ の薄膜から数 $\text{mm}$ の厚膜まで膜厚の自由度が高く、チューブ状、シート状、バルク、繊維状(糸状)と任意の形状に加工可能である水素或いはヘリウムの透過膜を提供することにある。

## 【解決手段】

水素を選択的に透過し、任意の形状に成形加工することができる水素透過膜として少なくともフェニルヘプタメチルシクロテトラシロキサン及び/または2, 6-シスージフェニルヘキサメチルシクロテトラシロキサンを含むシリコンレジンを用いることにより、熱処理温度200℃～500℃の焼成工程で300℃以上の耐熱性皮膜が得られ、かつ耐水性に優れた水素或いはヘリウム透過膜が得られる。また、同様にして水素を選択的に貯蔵し、任意の形状に成形加工することができる水素或いはヘリウム貯蔵膜として少なくともフェニルヘプタメチルシクロテトラシロキサン及び/または2, 6-シスージフェニルヘキサメチルシクロテトラシロキサンを含むシリコンレジンを用いることにより、熱処理温度200℃～500℃の焼成工程で300℃以上の耐熱性皮膜が得られ、かつ耐水性に優れた水素或いはヘリウム貯蔵膜を得る。

【書類名】 手続補正書  
【提出日】 平成16年 8月16日  
【あて先】 特許庁長官殿  
【事件の表示】  
【出願番号】 特願2004- 38997  
【補正をする者】  
【識別番号】 500357552  
【氏名又は名称】 株式会社エス・エフ・シー  
【代表者】 小笠原 有美  
【手続補正1】  
【補正対象書類名】 特許願  
【補正対象項目名】 発明者  
【補正方法】 変更  
【補正の内容】  
【発明者】  
【住所又は居所】 茨城県つくば市東1丁目1番1 独立行政法人産業技術総合研究  
所つくばセンター内  
【氏名】 池田 伸一  
【発明者】  
【住所又は居所】 茨城県つくば市東1丁目1番1 独立行政法人産業技術総合研究  
所つくばセンター内  
【氏名】 梅山 規男  
【発明者】  
【住所又は居所】 神奈川県横浜市中区日本大通1 1番地 株式会社エス・エフ・シー  
内  
【氏名】 小笠原 有美  
【発明者】  
【住所又は居所】 神奈川県川崎市神明町2-6 1-2 株式会社エス・エフ・シー  
テクノセンター内  
【氏名】 安部 日出夫  
【発明者】  
【住所又は居所】 神奈川県川崎市神明町2-6 1-2 株式会社エス・エフ・シー  
テクノセンター内  
【氏名】 田中 康仁  
【その他】 誤記の理由はタイプミスです。

【書類名】 手続補正書  
【提出日】 平成16年10月 6日  
【あて先】 特許庁長官殿  
【事件の表示】  
【出願番号】 特願2004- 38997  
【補正をする者】  
【識別番号】 500357552  
【氏名又は名称】 株式会社エス・エフ・シー  
【代表者】 小笠原 有美  
【手続補正1】  
【補正対象書類名】 特許願  
【補正対象項目名】 発明者  
【補正方法】 変更  
【補正の内容】  
【発明者】  
【住所又は居所】 茨城県つくば市東1丁目1番1 独立行政法人産業技術総合研究  
所つくばセンター内  
【氏名】 池田 伸一  
【発明者】  
【住所又は居所】 茨城県つくば市東1丁目1番1 独立行政法人産業技術総合研究  
所つくばセンター内  
【氏名】 梅山 規男  
【発明者】  
【住所又は居所】 神奈川県横浜市中区日本大通1 1 番地 株式会社エス・エフ・シ  
ー内  
【氏名】 小笠原 有美  
【発明者】  
【住所又は居所】 神奈川県川崎市幸区神明町2-6 1-2 株式会社エス・エフ・  
シーテクノセンター内  
【氏名】 安部 日出夫  
【発明者】  
【住所又は居所】 神奈川県川崎市幸区神明町2-6 1-2 株式会社エス・エフ・  
シーテクノセンター内  
【氏名】 田中 康仁  
【その他】 誤記の理由はタイプミスです。

特願 2 0 0 4 - 0 3 8 9 9 7

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [ 5 0 0 3 5 7 5 5 2 ]

1. 変更年月日 2 0 0 0 年 7 月 2 7 日

[変更理由] 新規登録

住 所 神奈川県横浜市中区日本大通 1 1 番地 横浜情報文化センター  
1 2 階

氏 名 株式会社エス・エフ・シー